

证券代码：300184

证券简称：力源信息

武汉力源信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 公司调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议交流</u> ）
参与单位名称及人员姓名	瑞银证券：刘中文、俞佳、赖咏薇、蔡迪； 贝莱德：Wei Dai； 才华资本：Mike Chou、Tang Yi； 常春藤资本：程熙云； 保银投资：Simon Shen； 雷根基金：Tywin Li； 老虎太平洋资本：Devin Zhang； 蔚林资本：Devin Hou； 上海久期投资有限公司：刘喜； 源乐晟资产：Wu Yuzhe； ExodusPoint：Louis Lo； Pleiad Investment：Simon Sun。
时间	2022年6月16日 16:00——17:00
地点	无
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书 王晓东 副总经理兼投资总监 廖莉华 芯源半导体营销总监 陈巧
投资者关系活	1、请介绍一下公司目前业务情况。

动主要内容介绍	<p>回复：公司是国内第一家 A 股上市的电子元器件代理分销企业，2001 年公司成立之初就是以代理推广 8 位微处理器 MCU8051 系列产品起家，主要是服务工业领域的中小企业，覆盖行业较多，公司以 MCU 为主芯片切入口附带推广其它芯片，主要专注于主动芯片技术型分销业务。公司成立第十年也就是 2011 年公司在深交所创业板上市，是国内第一家 A 股上市的电子元器件代理分销企业，在随后的 2013 年-2017 年通过并购三家同行业优秀公司，增加了更多的优质产品线，产品从主动扩充到被动，行业从工业扩充到消费，形成了包含欧美系、国产系、日系知名上游原厂产品线覆盖，下游上万家从小到大的客户分布于上百个子行业，完成了芯片分销业务的架构整体搭建及布局。分销业务搭建完整后，公司就开始进入芯片自研，目前公司推出的自研芯片有 MCU、EEPROM 和 SJ-MOSFET 系列产品，未来公司将形成芯片代理及芯片自研的双轮驱动。</p> <p>2、请问目前公司自研 MCU 研发进展如何？</p> <p>回复：目前公司自研 MCU 已出来三颗共八个型号产品，其中前两颗已经陆续量产，同时也在逐步导入客户，后续到货后会陆续销售，第三颗已进入量产准备阶段，未来将形成系列产品。</p> <p>3、请问目前公司自研 MCU 产品车规级认证进度如何？</p> <p>回复：目前公司设计的芯片已具有部分车用芯片规格的性能，但需要通过认证后才能被车企设计采用。车规级认证需要专业机构认证同时车企也会再进行认证，因此车规级认证时间长短不一，短则大半年，长则一年以上。公司将会尽全力加快推进其认证速度。</p> <p>4、请问目前公司自研 MCU 产品生产情况如何，上海疫情对公司自研 MCU 芯片的生产是否有影响？</p> <p>回复：公司自研 MCU 产品在上海华虹进行晶圆生产，目前在</p>
---------	---

	<p>逐步爬坡的批量生产阶段，晶圆出来后还要进行封装及测试等工序后，才会逐步入库实现销售。上海疫情封控两个月对公司自研 MCU 芯片生产和流转有一定影响，随着上海封控结束，将尽快恢复到正常节奏。</p> <p>5、请问目前公司自研 MCU 产品销售情况如何？</p> <p>回复：公司有 20 多年芯片代理分销经验，对市场有着深刻了解且有丰富的客户资源，对自研 MCU 产品的推广销售起到积极作用，产品推广和客户 DESIGN IN 比较顺利。目前公司自研 MCU 产品已有小量完成所有工序到货交付给客户设计及试产应用，后续将陆续到货后交付给相应客户。</p> <p>6、请问国内 MCU 市场情况如何？贵司自研 MCU 产品有何优势？</p> <p>回复：国内 MCU 市场容量较大，结合市面上各品牌同类产品的实际应用需求，公司设计团队基于工业级应用的设计指标为自研 MCU 产品做了多项重要改良，在对通用需求保持广泛兼容的同时，深入解决了多项技术痛点，使得新产品更为易于替换。</p> <p>7、请问公司上半年业绩情况如何？上海疫情对公司上半年业绩有何影响？</p> <p>回复：公司经营良好。相比一季度，上海疫情对二季度有短期不利影响，上半年业绩具体情况可关注公司后续相关公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 6 月 17 日